



# 测试服务项目合同

合同号：SZICC-TC-20xx-T-xx

甲方（客户方）：

地址：

乙方（服务方）：苏州中科集成电路设计中心

地址：苏州市工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园二期 E301

## 1. 服务内容

- 测试程序开发：
- 芯片测试：
- DIB 制作：
- ATE 机时租赁：
- 离线开发环境机时租赁：

## 2. 保密信息

2.1 本项目特定的保密信息如下。

甲方提供：

- 器件规范：
- 测试需求：
- 测试向量：
- 器件测试电路图：

乙方提供：

- 项目计划：
- 测试规范：
- 测试程序：
- DIB 设计规范：
- DIB 电路图：
- DIB Layout:：
- 测试结果文档：

2.2 项目的保密约定参见双方所签订的《测试服务保密协议》。

## 3. 知识产权

由乙方开发的测试程序和 DIB 板，双方共享其知识产权。

## 4. 服务收费



## 5. 义务和责任

- 4.1 对于程序开发、芯片测试等服务，甲方向乙方提供完备的芯片技术数据、测试向量，以及其他相关的信息。项目完成后，乙方向甲方提交完整的测试结果文档。
- 4.2 乙方向甲方提供良好的测试环境，保证测试设备的正常运行。
- 4.3 乙方向甲方提供相关的技术支持。
- 4.4 项目结束后，由乙方开发的测试程序，如发现程序错误 (bug)，乙方负保修责任。但是，如果程序经甲方或第三方修改后，则乙方不再负程序正确性和保修的责任

## 6. 其他

- 6.1 本合同的所有附加条款或修改必须以书面形式表示，并有双方签字。
- 6.2 本合同接受中国法律管辖并按中国法律解释。
- 6.3 本合同自双方授权代表签字之日起生效，且在双方合作期间持续有效。
- 6.4 本合同一式二份，具有同等效力，双方各持一份。

甲方：

乙方：苏州中科集成电路设计中心

授权代表：

授权代表：

日期：        年    月    日

日期：        年    月    日